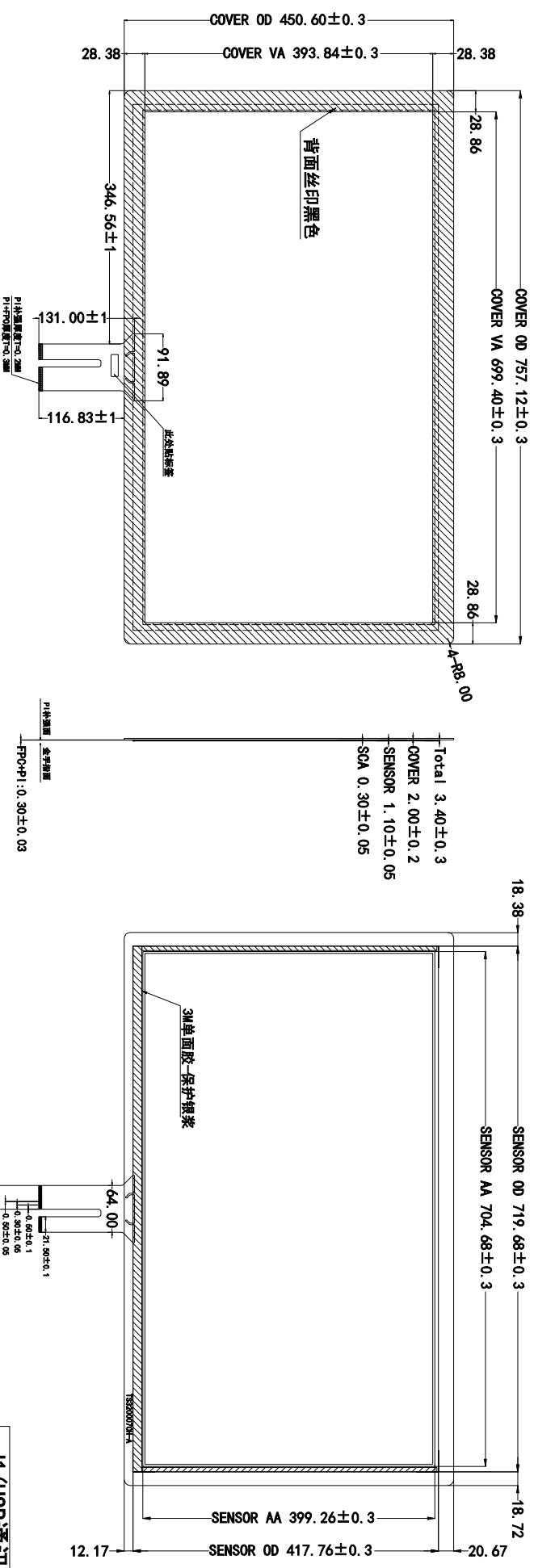


NO.	Rev.	Revision Record	Name	Date
△	A0	首次发行	Y	2022-02-16
△	A1	更正小板结构, 增加标签	H	2022-08-17

正视图

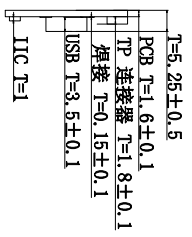
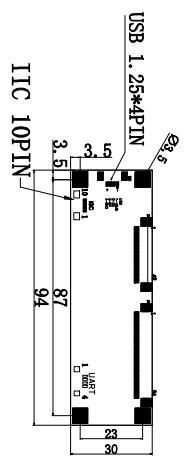
侧视图

背视图



技术参数:

1. TP结构: G+G;
 2. LENS 为强化玻璃;
 3. TP类型: COB+PCB; 工作电压: 5V, 10点触摸; IC选用: MD8752 (MD8752_6442_V1);
 4. 表面硬度 $\geq 6H$;
 5. 透光率 $\geq 85\%$;
 6. 未注明公差为 $\pm 0.3 \text{mm}$;
 7. 产品符合RoHS标准;
 8. 工作环境: $-20^\circ\text{C} \sim +70^\circ\text{C}$, $\leq 85\% \text{RH}$;
- 储存环境: $-20^\circ\text{C} \sim +70^\circ\text{C}$, $\leq 85\% \text{RH}$



J1 (USB通讯)	定义
1	VDD/5V
2	D-
3	D+
4	GND

MAXEN ELECTRONICS LIMITED

TITLE: 产品结构图	HCT3200QH-3A	客户编号:	mm	投影方式:	1:1
产品编号:	H	Unit:	mm	Scale:	1:1
设计:	审核:	Date:	2022-08-17		
Checked By:	Approved By:				